Japanese Patent Application Laid-Open (JP-A) No. 54-92723

Laid-Open Date: July 23, 1979

Application No. 52-160431

Application Date: December 30, 1977

Applicant: SOMAR MANUFACTURING CORP.

Title of the Invention: Photosensitive Material, and Method for Using Same

The present invention relates to a negative photosensitive material which is photo-crosslinkable and can be developed with an alkalescent developing solution, and a method for using the photosensitive material. The photosensitive material has excellent reproducibility, excellent storage stability, and other excellent characteristics, and provides images having sharp edges. The photosensitive material is useful as corrosive plating for the preparation of printed boards, a masking material or resist material for a soldering process, or a resist material for chemical milling of metal, or is useful for the preparation of printing plates such as planographic dry offset plates containing various types of heavy metals, gravure plates, and the like.

The photosensitive material comprises: (a) a copolymer of styrene and monoalkyl maleate as an essential ingredient; (b) a copolymer of 5 to 35% by weight of methacrylic acid (or acrylic acid) and 95 to 65% by weight of alkyl methacrylate (or alkyl acrylate) as an essential ingredient; a compound serving as a cross-linking agent, the compound including or not including a nitrogen atom and having an ethylenically unsaturated group; and a photoactivator.

四日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭54—92723

௵Int. Cl.2 ·	識別記号 ②日本分類	庁内整理番号	砂公開 昭和54年(1979)7月23日
G 03 C 1/68	103 B 1	6791-2H	
C 08 F 2/44	59 G 4	63584 J	発明の数 2
C 08 F 2/50	116 A 415	6358—4 J	審査請求 未請求
G 03 F 7/02	26(3) A 22	7267—2H	
H 05 K 3/06	26(3) A 103	7638—5 F	(全 8 頁)

図感光性材料およびその使用法

②特 願 昭52-160431

②出 願 昭52(1977)12月30日

70発 明 者 長沢孝太郎

東京都練馬区南大泉511

同 森久保邦男

八潮市八条1567 八潮団地11-

403

仍発 明 者 佐藤勉

東久留米市下里 4-1-31-40

7

⑪出 願 人 ソマール工業株式会社

東京都中央区銀座4丁目11番2

号

例代 理 人 弁理士 田辺義一

明 超 看

1.発明の名称

感光性材料およびその使用法

2. 特許請求の範囲

1. (a) スチレンとマレイン酸モノアルキルエステルよりなる共車合体、および(b) 5~35 多のメタクリル酸(またはアクリル酸)と95~65 多のメタクリル酸アルキルエステル(またはアクリル酸アルキルエステル)よりなる共重合体を同時に必須成分として含有し、架橋剤として設累原子を含有しまたは含有しないエチレン性不飽和蒸を有てる化合物、および光活性剤より構成される感光性材料。

2 上記等許請求の範囲銀 1 項配配の感光性材料 を、基体表面上に 1 ~ 2 0 0 μ 厚の感光性被 優層を造成し、該被優層に密増した水性また は有機性器剤に可語あるいは不器の非線光性 保護層あるいは保護フィルムを設けることな く、活性光を活過するフイルム上に形成された 原図を適して収光性被優層に直接活性光を開光 後、弱アルカリ性唇液現象により基体袋面上に 光架橋像を形成する該感光性材料およびその使 4字min 用法。

3.発明の詳細な説明

この発明は、ブリント基板作製時の金属腐食メッキ、あるいはソルダー工程のマスクあるいはレジスト材料、その他金属のケミカルミリング用レジスト材料、あるいは平版多重金属平凸版、グラビア版等の刷版作数に有用な、再現性貯蔵安定性・エッチの切れ、その他の特性上優れた弱アルカリ現像可能な光架森性のネガ型彫光性材料をよびその使用法に関する。

従来、種々のネガ型原光性材料が公知であつて、これらは1) 高分子化合物自体に不飽和基。 アジド基等の官能性基を化学的に結合し、必要 に応じ光活性剤を共存させて官能性高分子化合 物間で直接光泉機をおとさせる方式、2) 官能

特別 昭54-92723 (2)

性基をもたない高分子化合物と、常温において不御発性であつて2個以上の不物和基あるいは アッド券等の官能性基をもつ通常低分子量の架 機引および光活性剤の混合物からをり、架橋剤 によつて非官能性高分子化合物を光架橋させる 方式、および1)と2)を折衷し、官能性高分子化合物からびに架橋剤を併用する方式のいすれかに類別される。

のため精製等取り扱い上の制約は少く、高分子化合物選足の範囲も広い。 果様剤の選択も、高分子化合物との相容性の簡だけ配慮すれば独立化行うことができ、像の切れ、貯蔵性において優れた組成が得易いという一般的な特徴をもつている。

しかしながら前記にみられるような 2) の方 式に基づく公知法では、平面状の基体表面に形

成された感光性材料の被優層の上に、非感光性であって活性光に対し透明な、酸素透過性に乏しい保護ないしは保護フィルムを設ける必要がある。この様の保護層がないと実用上十分な感度と解像性が得られないことは追試の手を対しいのあるのうジカル被構による光明を対しるものとなれ、この点高分子に直接官能基を導入した。の方式では実用上空気中の検索の影響は無視し待るのである。

全知法では、この種の酸素保護層に、水溶性の、たとをはポリピニルアルコール、ポリピニルでロリトン等高分子化合物の容散を脱光層上に流延し、保護層を追腹するか、または原さ25 A 程度の薄いポリエチレンテレフタレートフィルムあるいはポリプロピレンフィルム等で被積する方法がとられている。すなわち水溶性無分子保護層の場合、弱アルカリ現像の暖、保護層も同時に徐かれ、不容性熱可酸性保護フィルム

を剝離して現像される。

一方、エチレン性不飽和基を有する果織剤として通常、室園で粘稠な液状の化合物を使用するが、望ましい感度を待るために、公知法では感光層がかなり粘着性を示す程度に無傷剤を添加する必要があり、感光層に原図パターンを密着焼き付けする場合、保護層をしてに指着性が障害となり、原図を損傷する。このためにも保護層の存在が公知法では不可欠となる。

通常基体表面上に、感光性材料の低沸点有掛 解放器液を流延し、加熱安優により感光層を形 成者被を流延し、加熱安優により感光層を形 成させるが、この感光層とに水溶性高分子を会 腰層を遺障するのは工程上煩憊であり、保護フ イルムを使用する場合は感光端にフィルムをラ まネートする工程が登ることになる。また、保 類フィルムをおく系では、フィルムの理さより 小さい細胞のパターンを解像とはない、 外間であつて、さらに感光層と保護層の境界の にかける活性光の数乱も像の切れの低下に結び

特朗 以54-92723 (3)

つく。

上述したように、従来法による 2) の方式は 保護層の存在を必須とするため使用上の不利益 と制約を伴うものであつた。

この発明は従来法の欠点を改善し、2種類の非官能性高分子化合物と架機剤ならびに光活性剤とからなる前述の2)の方式に類別される新規な感光性材料とその使用法の提供を目的とし非尿光性保護ないしば保護フィルムを設けることをその時徴の1つとするものであつて、以下に詳しくとの発明を税明する

先ず、 服光性材料を構成する各成分について 記述する。

官能件基を有する果森剤のパインダー(結合 剤)ならびに光限射時架橋剤によつて果稼され 現像和に対し不溶化する機能を示す高分子化合 物として、

(g) スチレンとマレイン酸のモノアルキルエステ ルよりなる共重合体。

酸モノアルキルエステルあるいはイタコン酸、ビニル酢酸等の遊離カルボキシル基を有したた エル単量体の間の共重合体について検討した結果、この発明の目的にはスチレンとマレイン酸 の炭素原子数 4 個以下の低級アルキルエステル の共 章合体にあつてスチレン:マレイン 酸モルルルのモル比が 5 ~ 1 : 1 の組成のものが 有利に使用し得ることが判明した。この共 章合 体は公知法によつて容易に合成し得るし、また 市販品として入手することも可能であるが、合 成法の一例を参考として挙げる。

台灣例 1.

最施冷却器、観索導入口をつけた機枠機つき 反応器中ペンゼン18と、スチレン6248、 無水マレイン酸5889を加え娯楽雰囲気下室 固に保持して均一な溶液とし、これに過酸化ペ ンゾイル069を添加、1時間遺流下反応させ ると、生成ポリマーが析出した。これを窒温に 放冷後炉別乾燥してポリ(スチレン-co-無 水マレイン酸)9158を得た。 (b) 5 ~ 5 5 多のメタクリル酸(またはアクリル酸) と 9 5 ~ 6 5 多のメタクリル酸アルギルエステル(またはアクリル酸アルキルエステル)よりなる共革合体、

(a)、(b) 2 境類の異質的に官能基をもたない高分子化合物が同時に必須成分として使用される。
(a)、ならびに(b) は共に、弱アルカリ現像液によって非常光部が落体表面より除去し得る目的で遊離カルボキシル基を含有している。

(a) としてスチレン、αーメチルスチレン、ピニルトルエン、p - クロルスチレン、p - メトキシスチレン等のスチレンまたはその誘導体、エチルピニルエーテル、2 - クロルエチルピニルエーテル領、アクリルニトリル(またはメタクリルニトリル)等のニトリル類、あるいはシクロペキセン、オクタデセン- 1 等のアルケン類、メチルピニルケトン、メチルイソブロペニルケトン等のケトアルケン類のほか、酢酸ピニル等と、マレイン酸モノアルキルエステル、フマル

次に、上配共重合体 5 0 8 を 2 7 0 8 のイソ プロピルアルコール2708中化分散させ、35 ≸塩酸 Q 1 型を添加後 8 2 ~ 8 3 0 で 2 8 時間 かきまぜたのち、4.5水酸化ナトリウムメチル アルコール番複1型を加え俨別した。伊被の容 量が約~~んになるまでイソプロビルアルコー ルを留去機縮した。IBOPAR-E(米国エツソ 製アルカン系部剤)中に攪拌下注加、ポリ(ス チレン- CO-マレイン酸モノイソプロピラー ト)399を待た。収率9758、〔26〕= Q·1 4 D (2 5 D。 エチレングリコールモノメ チルエーテル)、銀価172〔スチレン:マレ イン蟹モノイソプロピル≒1:1(モル比)〕。 (b)のメタクリル酸(またはアクリル酸)とメタ クリル酸アルキルエステル(またはアクリル酸 アルキルエステル)よりなる共重合体はモル比 0.5~0.55:095~065の4のが伊用さ れ、符にメタクリル酸とメタクリル酸アルギル エステルの組み合せが望ましく、かつ下配の参 考例にみられるようなメルカブダン等のな合抑

特別 昭54-92723(4)

制剤を添加しす合度を低く目に抑えた共享合体の使用が有利である。ちなみに心についてもメタクリル酸アルキルエステル(またはアクリル酸アルキルエステル)と心の説明において例示した各種の遊離カルボキシル基をもつ単量体との共立合体について検討したが、原光材料の動膜形成性のよい上配の組み合せが過定された。

上記の共事合体もまた公知法の適用によつて容易に合成し得るが、その参考例を挙げる。

理業導入口を偏えた機枠物つき反応器中、無水塩化カルシウムで処理した市販灯油540g を加え、700で需素ペーシし、理業界囲駅1 55g、アゾビスインプチロニトリルQ7g、 かよびnードデシルメルカブタン1.8 Wよりな る混合液と750にかいて1時間で灯油中に高 下、750にかいて5時間かきませ反応で生生 成共事合体を析出せしめた。炉別後、減圧下85 0で破壊し、ポリ(メタクリル號-C0-メタ クリル酸メチル) 8 5 8 を待た。収率 9 5 5 5、(と) 1 6 9 (2 5 0、収率 9 5 5 5、 収率 9 7 リコールをリー・アル)、銀価 1 1 5 (メタクリル酸メチルエーテル)、銀価 1 1 5 (メタクリル酸メチルに 8 : 2 (モル比) 1。上掲の共享合体(a)単独で、設定を持ちたいの共享合体(a)単独でで、設定を持ちたいのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないの、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないのでは、大きないの、大きないる。

しかし(a)。(b)を共存させた系にあつては、 展 光層 IT 7 0 ~ 8 0 0 にかいても損触で粘着性を 示さず、 感光速度も満足すべきものであること が認められた。 ここで興味ある事実は、 (a)、 (b) を共存させた感光性材料より形成された感光備 は 簡厚 3 4 ~ 2 0 0 4 の場合、従来法にかける

ような非感光性保護層ないしは保護フィルムを 設けても異質的に感じの変化がみられなかつた ことである。

6)、(b)を共存させるこの発明の原光材料中の (a)と(b)の章量比は(a):(b)=10:1~1:3の 域内にあるが、(a)>(b)の関係を充てことが望ま しい。

次に架橋剤としては、 銀雲原子を含有しまた は含有しない常温における構成が 1 5 0 0以上 である 2 個以上のエテレン性不飽和基をもつ化 合物が使用される。また成光材料が複の粘度を 調整する目的で、同様に常温における構成が、 1 5 0 0以上の 1 個のエチレン性不飽和基を有 する低階度の化合物を上配の架橋剤と共に使用 するととができる。

便審剤の具体的例を挙げる。フルフリルアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリメ

チロールブロパンジアクリレート、トリメチロ ールブロバントリアクリレート、テトラメチロ ーンメタンテトラアクリレート、レゾルシノー ルジアクリレート、 p 、 p′ - ジヒドロキシジフ エニルシアクリレート、ピスフエノール A ジグ リシジルジアクリレートまたは上紀のアクリル 基の代りにメタクリル若を導入した问牒体。を らびに ジアリルフタレート、ジアリルアクリル アミド、メチレンピスアクリルアミド将が代表 的なものである。1個のエチレン件不規和基を 有する低粘度の化合物として、たとえば、2~ エチレンペキシルアクリレート、ジェチレング リコールモノアクリレート、 2~ヒドロキジエ テルアクリレート、2-ヒドロキシブロビルア クリレート、2-ヒドロキシヘキシルアクリレ ート、またはアクリル苯の代りにメタクリル茶 を導入した上記の同構体、あるいはN-ビニル ピロリドン等がある。

成売材料に添加される架構剤は、上掲の例示 にみられる化合物あるいはその類縁化合物中よ

特開 昭54— 9 2 7 2 3 (5)

り感光速度、共享合体混合物との相容性、光架 確膜の耐食性等の面を考慮して選定される。原 光性材料中の架像剤の量は共享合体混合物算量 の 5 多~ 1 5 0 多の範囲である。

光活性剤としては、ケトンとその各種誘導体 あるいはキノイド化合物、たと見ばペンソフェ ノン、ベンジル、p.p゚- ピス(ジメチルTミ ノ) ベンゾフエノン、 p . p´ - ビス(ジエチル **すミノ)ベンソフエノン、ベンソインエチルエ** .-テル、ペンソインイソフロビルエーテル、T ントラキノン、アセナフテンキノン、 / - tert プチルアントラキノン、フエナントレンキン。 「若干の複素果化合物、たとえばブリムリン、カ ルパソール、N-メチル-3-ニトロカルパソ ール、キサントン、チオキサントン、あるいは ポリハロアルカンとその誘導体、たとえは四臭 化炭素、ψ、ω、ωートリプロムメチルフエニ ルスルホン。またはトリフエニルアミン等種々 の既知光活性剤が利用できる。光増感剤の添加 量に共重合体混合物ならびに架機剤合計事業の aai~20多、好ましくはa1~10多の範 囲で過定される。 .

展光材料に加えられる主要な副次的成分として、貯蔵中の早期架務を抑制するため、通常の熱電合禁止剤を添加するのが望ましく、この目的に付とドロキノン、 p - メトキシフェノール、ビロガロール、 2.6 - ジ tert ブチルー p - クレゾール、あるいはキュフェロン等が利用し得る。熱事合禁止剤の添加量は共電合体混合物ならび、促促療剤合計電量の 0.001~15の域内にある。

感光材料の使用法からびにそれに付随した感 光材料の特徴について記述する。

感光材料は熱部腺して射出しシート状ない し

はフイルム状化することもできるが、通常有格 尋削に評解させ、基体でなわち夢加工物製頭に 旋延し、容別を蒸発させて感光層を形成させる。 有根形剤としてはアセトン、メチルエチルケト ン等のケトン類、テトラヒドロフラン、ジオキ サン等の身状エーテル類。エチレングリコール モノメチルエーテル、エチレングリコールモノ エチルエーテル、あるいなエチレングリコール ジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエ チルエーテル等のグリコール類のモノーあるい はジエーテル類、さら化メチルグリコールアセ テート等のグリコールエステル類を単独で用い るか、またロンクロルエタン、クロルペンゼン、 トルエン等のハロアルカンあるい口芳香族系界 俟と混合して伊用される。縣光材料屛葱の優展 は、 基体への衛布方式。たとえはデップコート、 カーテンコート、ロールコート、キスコート、 ワイヤーパーコート、スピナー(またはホエラ -)コート毎によつて抉められ、さらに所望の 感光層の風さに依存する。

括性光に適田か原図を母で原光層を露光すれ は、環光部において光視機がおきるが、この活 性光の光源としては、紫外部・近紫外部に強く 発光する中圧、高圧、超高圧、水銀灯、メタル ハライド水銀灯、カーボンマーク灯等が有利に 使用される。

次に報先務みの基体上の販先層を設置ナトリ

ウム、ケイ関ナトリウム等の無接塩蓄。あるい はアンモニア、エタノールアミン等の有根塩基 の数多程度の水母液に浸漬すれば非露光部は容 易に除去され、原図のネガ像が待られる。

光架橋部を残した基体器面を使用目的に応じ、 腐食、メッキ等の工程にかけたのち、光架橋部 は 5 多程度の奇性アルカリ水母液に浸漬すると とにより容易に剝離することができる。

以下、感光性材料とその使用法につき一層具 ば的に実施例について説明する。

実施例 1.

(共重合体(a))

参考例 1 のポリ(スチレン~CO-マレイン酸

モノイソプロピル) 30倉景部

(共育合体的)

参考例 2 のポリ(メタクリル酸- C O -メタク

リル酸メチル)

4 0 重量部

(架橋剤)

テトラエチレングリコールジアクリレート 41倉量部

照射した(強度 4.7 mw/cd)。

でで2分間投資後水洗し、3 5 H₂ PO₂ でリンス し再水洗して乾燥した。

次に授層板を 4 0°Be FeCt 水溶液に 2 5 Cで 5 分間浸漬しエッチングしたのち、水洗し、 5 \$ NaOH 水母液ド250で2分間浸漬し光架珠 部を剝離した。

上配の処理によつて待られた銅パターンはエ ッジの切れが確めて良好であつて、銅エッチン ク液の値り込みは終められず20α 額幅を解像 した。

突施例2

(共作合体(a))

ポリ(スチレン-CO-マレイン酸モノエチル)

(モル比 l. 5: l. 1)

3.5 會量部

(共貨合体的)

ポリ(メタクリル酸-CO-メタクリル酸メテル)

〔モル比83:17〕

(架栋部)

(光括性剤)

ペンゾインエチルエーテル

る意情部

(熱重合禁止剤)

pーメトキシフエノール

0.0 1 新書部

(着色剤)

C. I. ソルペントレッドm 1 0 9

(界面活性剤)

ポリオキシエチレンソルピタンモノラウレート 上記をエチレングリコールモノメチルエーテ ル 2 6 5. 重量部に溶解させる 0 cps (2 5 o) の感光液を得た。

との感光液をロールコーターで、1オンス銅 **箱片面張りフェノール樹脂積層板に効布、 8 0** で で 加熱乾燥し1 0 дの 胆さの 感光層を 銅 妥 面 上につくつた。なお銅袋面はちょくートリクロ ルエタン脱脂後、 5 % RCV で処理水洗したのを 使用した。

感光層にポリエチレンテレフタレートフィル ムペースのテストパターンを真空密着し、高圧 水銀灯(3㎞)を1mの距離において60秒間

トリメチロールプロパントリアクリレート

18章暈部

ジエチレングリコールジアクリレート

17重鉛部

(先括性剤)

p. p~ピス(ジエチルアミノ)ペンゾフエノン 0.55事責部

ペンジル

0.24 財量部

(熱意合祭止剤)

キュフェロン

(着色剤)

1-メチルアミノアントラキノン(赤色分散染料)

0.7 倉量部

(界面活性剤)

ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート

上配をエチレンクリコールモノメチルエーテ ル 2 0 3 摩魯部に容解させ、 3 8 cps (25 °C) . の感光液を得た。

との原光液の市販の鉄を基板とする。鉄一銅__. ークロム(兼上層)よりなムトライメタル版材 袋面に、ホアラーを 6 0 rpm で回転させ盤布 75℃で乾燥し、乾燥膜厚約15点の易光層を 28重量形 つくつた。印刷用テストパターンを用い、実施 例1と同一条件で購光後、18エタノールでミ

特開 昭54-92723 (7)

ン水磁液に25℃で2分間投資現像後水洗。 乾 使したのち、 Oa CP₂ 3 0 亩骨 5 、 Zn CP₃2 5 背景 系、 NH₄ CP[→]事 景 チ 、 機 硝 쮡 3 章 貴 チ を 含 む 水 性 1:(熱重合禁止剤) クロム腐食液に25℃で、非認光部の銀袋面が 出るまで疫債しトライメタル版を作塾したとと ろ175額/インチを解像し、5多~958の 網点再現性も良好であつた。なおとの場合の剝 朝红寒朔仰(と闰一条件で行なつた。

寒施例る

(共命合体(al)

ポリ(スチレン-00-マレイン酸モノメチラート) 55 算量部

[スチレン:無水マレイン酸=2:1(モル比)ℓ 米国 Tルコケミカル社製 BMA#2000をメチアルコール てモノエステル(じ)

(共常合体(b))

ポリ(メタクリル像- CO-メタクリル酸メチル)

3 0 重量部 [モル比1.2:28]

(架橋朝)

トリメチロールブロパントリアクリレート 2 2 世 制部 トリメチロールブロパンジアクリレート 19百分配

(光括性剤)

に10秒間浸漬することを3回繰り返えした。

上記の試験の結果、上記の恩光材料が十分な 耐メッキならびに耐ハンダ性をもつものと判断

また、この感光液は18ヶ月の間実験室中の 冷暗所に保存したが、応光速度、解像性に変化 はなく、ゲル化の徹便は認められなかつた。 对照試験例

(架橋剤)

50食量服 トリエチレングリコールジアクリレート

(光括性剂)

ペンゾインイソブロビルエーテル 0.55實驗部

(熱食合祭止剤)

0.02章暈節 pーメトキシフエノール

(着色剤)

C. I. ソルベントブルー73 0.5 重量部

(界面括性剤)

0.5度分部 ポリオキシエテレンソルビタンモノラウレート

上記の各成分を共通とし、対照試験例の~3 でけそれぞれ次の共重合体を使用した。

p. デービス(ジメチルアミン)ペンゾフエノン 0.05章律部 アセナフテンキノン

p-メトキシフエノール

0.02 算量部

(猪色剤)

C. I. ピグメントブルー3

上記をエチレングリコールモノメチルエーテ ル200章食部、ジエチレングリコールジエチ ルエーテル100重量部の混合容剤に容解し、 2 6 cps (2 5 T) の感光液を得た。

との思光液をドクタープレードで乾集膜厚25 дに、ポリイミドペースの1オンス網箔つきフ レキシブルブリント募板に衛布乾燥して耐メツ 中性、耐ハンダ性を試験した。

すなわち、銅袋面を34g0. で処理したのち **暗産業製ハイスロー錫ー鉛ホウフツ化メツキ液** を使用し陰極電流密度 1. 6 -2 A / d m² v. 陽極対 陰極比2:1、3分間で厚み25ヵのメジキ層 が形成される条件下で試験を行つた。また、耐 ハンダ性については2600に保つたハンダ浴

対照試験例	共 重 合 体
1	ポリ(スチレン-00-マレイン酸モノエチル) 80 言葉 部 (モル比 1 : 1)
2	ポリ(メタクリル像-CO-メタクリル梭メテル) 80 常量部 (モル比9:1)
3	ポリ(無水マレイン酸-CO-オクタデセン-1)* 3.0 重量部 ポリ(メタクリル像-CO-メタクリル像メチル) 5.0 重量部 (モル比9:1)

(* 米国ガルフォイルケミカル製 GULF PA-18)

対風試験1~3につき各共事合体ならびに共 適成分を、それぞれエチレングリュールモノエ チルエーテル2508昔部、エチレングりコー、 ルモノエチルエーテルアセテート 8 0 食量部の 混合密維に尋解し、 3 種類の感光液を調製した。 各級光限をそれぞれ回転盤布機により6 Or.p.m. で1ォンス網格片面張りフェノール樹脂積層板 に 36 布 8 0 O で 乾燥し、 1 0 ~ 1 5 μ 穏 厚 の 彩 光層を作つた。なお網路表面は常法通りしょり - トリクロルエタン脱脂设、 5 号 BC! で処理、

水洗したものを使用した。

3 糠類の感光層をそれぞれ、ポリエチレンテ レフタレートフイルムペースのテストバターン を真空物滑し、超高圧水銀灯(3 kW)を t m の 距離で60秒間光照射した(強度47mΨ/cd)。 第光设、各精屑板を Q 5 % Nag CQ 水溶液 C 2 5 で 2 分間 皮膚し、水洗、 3 多 Eg POg リンス、

上記3種類の根光報からびに展光層につき対 照試験を行い下袋の結果を得た。

再水疣を順に行つたのち加熱乾燥した。

			X 9	照杖	₽
試験項目		1	2	3	
쐂	膜	性	A	С	С
8 8. 7	t 速	度	В	c	С
解	像	性	В	В	В
粘	着	(2	С	я	В
現	像	性	A	С	С
劙	艃	6 5:	A	A	Α
耐	食	性	В	В	В

注)評価A、BおよびCはそれぞれ後、良かよび 不可に対応する。

試験項目の評価方法は次の通りである。

象膜性 露膜形成を感光層衆面の均一件によつ て評価。

解像性 額幅 1 0 0 μの直線画像の解像とエッ ジの切れてょつて評価。

粘着性 ペトッキの指触試験をよび銀塩両像を もつ原図との密帯変先後の原図付着の

有無により判定。

現像性 0.5 % Nag COg水溶液現像の際の現像所 要時間と現像残骸の有無により評価。

剝離性 5 % NaOH 水母液による剝離の難易に より判定。

耐食性 銅箔腐食用の40°Be Pe C4 水母液によ **る腐食像の切れ、および腐食液の廻り** 込みの有無より判定。

特許出顧人 ソマール工業株式会社

代理人 弁理士 田 丒